?b347 16jul01 07:39:33 User116074 Session D4886.1 0.066 DialUnits File1 \$0.23 \$0.23 Estimated cost File1 \$0.04 TYMNET \$0.27 Estimated cost this search \$0.27 Estimated total session cost 0.066 DialUnits File 347: JAPIO OCT 1976-2001/Mar(UPDATED 010705) (c) 2001 JPO & JAPIO *File 347: JAPIO data problems with year 2000 records are now fixed. Alerts have been run. See HELP NEWS 347 for details. Set Items Description ?ss pn=9186481 S1 1 PN=9186481 ?t s1/4/1 1/4/1 FN- DIALOG(R) File 347: JAPIO| CZ- (c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv. TI- SHIELD STRUCTURE OF PRINTED BOARD PN- 09-186481 -J P 9186481 A-PD- July 15, 1997 (19970715) AU- HIRATA TAKEJI PA- NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan) AN- 07-354184 -JP 95354184-AN- 07-354184 -JP 95354184-AD- December 29, 1995 (19951229) IC- -6- H05K-009/00 CL- 44.2 (COMMUNICATION -- Transmission Systems); 30.2 (MISCELLANEOUS GOODS -- Sports & Recreation) AB- PROBLEM TO BE SOLVED: To shield a plurality of printed boards securely by a single shield board as a unitary body and to facilitate connecting and disconnecting works by providing a plurality of board fixing means in a protruding pattern at the respective peripheries of the upper surface and the lower surface of the shield board provided between a plurality of the printed boards, and fixing each printed board.

SOLUTION: A shield board 10 is arranged between two printed boards 1 and 2. The shield board 10 comprises a shield-board main body 11 and a plurality of board fixing means 12a and 12b. A plurality of the board fixing means 12a and 12b are provided in a protruding pattern at the respective peripheries of the upper surface and the lower surface of the shield main body 11 and fixed to the respective surface edges of a plurality of the printed boards 1 and 2 arranged at the upper and lower surfaces of the shield board main body 11. That is to say, a plurality of the printed boards 1 and 2 can be shielded as a unitary body by fixing the board fixing means 12a and 12b of the single shield board main body 11 arranged between two printed boards 1 and 2 to a plurality of the printed boards 1 and 2.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-186481

(43)公開日 平成9年(1997)7月15日

(51) Int.Cl.⁶ H 0 5 K 9/00 識別記号 广内整理番号

FI H05K 9/00 技術表示箇所

F

審査請求 有 請求項の数4 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特顧平7-354184

(22)出願日

平成7年(1995)12月29日

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 平田 武二

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

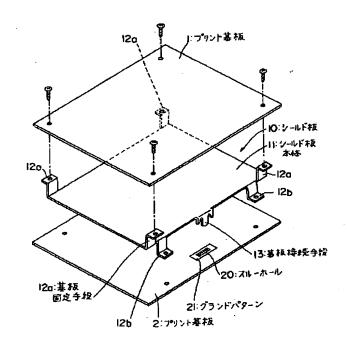
(74)代理人 弁理士 渡辺 喜平

(54) 【発明の名称】 プリント基板のシールド構造

(57)【要約】

【課題】 複数のプリント基板を、単一のシールド板のみによって一体的かつ確実にシールドし、着脱作業も容易に行なうことができる。

【解決手段】 上下方向に配設される複数のプリント基板1,2と、プリント基板1,2の間に配設されるシールド板10とを備え、シールド板10が、シールド板本体11と、シールド板本体11の上面及び下面の各周縁に、当該シールド板本体11の周縁を曲折することにより複数突設された、複数のプリント基板1,2のそれぞれに固定される複数の基板固定手段12(12a,12b)と、一方のプリント基板2上に穿設された、グランドパターン21を形成したスルーホール20と、シールド板本体11の周縁に突設され、スルーホール20に貫通することによってグランドパターン21と接触する基板接触手段と、からなる構成としてある。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 上下方向に配設される複数のプリント基

この複数のプリント基板の間に配設されるシールド板本 体と、

とのシールド板本体の上面及び下面の各周縁に複数突設 された、前記複数のプリント基板のそれぞれに固定され る複数の基板固定手段と、を具備したことを特徴とする プリント基板のシールド構造。

【請求項2】 前記基板固定手段が、前記シールド板本 10 体の周縁を曲折することにより当該シールド板本体と一 体的に形成された請求項1記載のブリント基板のシール ド構造。

【請求項3】 前記プリント基板上に、グランドパター ンを形成したスルーホールを穿設するとともに、

前記シールド板本体に、このスルーホールに貫通するこ とによって前記グランドパターンと接触する基板接触手 段を突設した請求項1又は2記載のプリント基板のシー ルド構造。

【請求項4】 前記基板接触手段が、前記スルーホール 20 を貫通する貫通部と、このスルーホールの開口周囲に形 成した前記グランドパターンに接触する接触部とからな る請求項3記載のプリント基板のシールド構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、1セット内に複数 のプリント基板を備えたTVゲーム機等において各ブリ ント基板を相互に電気的にシールドするためのプリント 基板のシールド構造に関し、特に、複数のプリント基板 を、簡易な構造のみによって一体的かつ確実にシールド 30 するプリント基板のシールド構造に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、電子機器のシールド構造として は、機器全体をシールドケースにより覆うことが最も理 想的であるが、機器によっては、拡張ユニットに対応す るためにシールド部分に開口を設ける必要がある等、全 体をシールドケースによって覆うことが必ずしも適しな い場合もある。

【0003】そこで、従来、1セット内に複数のプリン ト基板を備える電子機器(例えば、TVゲーム機)等に 40 おいては、セット内の各プリント基板に、それぞれ個別 にシールド板を取り付け、各プリント基板を独立してシ ールドするプリント基板のシールド構造が採用されてい

【0004】図4は、このような各プリント基板を個別 にシールドする場合の従来のブリント基板のシールド構 造を示す全体斜視図である。との図に示すように、との 種の従来のプリント基板のシールド構造は、シールド対 象となる各プリント基板1,2の表面に、一側に開口し た箱状のシールド板 (シールドケース) 100, 200 を固着することによって、複数のプリント基板1,2を 相互に電気的にシールドしている。

【0005】プリント基板1、2とシールド板100、 200の固着方法としては、図5に示すように、シール ド板100(200)のプリント基板側の周縁部に突起 ・101(201)を形成し、この突起101(201) をプリント基板1(2)に形成した貫通孔に貫通させ、 これを半田付けによって固着することにより行なわれる ている。

【0006】そして、このようにしてシールド板が固着 された各プリント基板は、それぞれ同一のセット内に組 み込まれ、TVゲーム機等の電子機器を構成している。 この種のプリント基板のシールド構造としては、例え は、実開平3-13793号公報に記載の電磁波シール ド型の回路ユニット及びこれを用いたTVゲーム機用回 路ユニットなどが知られている。

【0007】また、このような従来のプリント基板のシ ールド構造において、機器のセット内で二枚のプリント 基板が上下方向に近接して配設されるような場合には、 さらに両基板のシールド効果を高めるため、各基板に取 り付けたシールド板同士を電気的に接触させる手段が採 られている。

【0008】すなわち、セット内で二枚のプリント基板 が上下に組み込まれるような場合には、まず、図4及び 図6に示すように、一方のシールド板200の表面の任 意の数箇所(図4においては二箇所)に、他方のシール ド板100側に膨出させた板ばね300を半田付け等に より固着する。

【0009】との状態で両プリント基板1、2をシール ド板100,200が固着された側を対向させてセット 内に組み込むと、シールド板200に取り付けられた板 ばね300は、他方のプリント板100の表面に押圧さ れた状態で接触する。これによって、両シールド板は板 ばねを介して接続され、シールド効果をより髙めること が可能となる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来のブリント基板のシールド構造では、複数のブ リント基板のそれぞれに、独立のシールド板を取り付け てシールドしていたため、各シールド板を組み込むスペ ースがセット内に必要となり、その分だけ装置全体が大 型化してしまうという問題があった。このため、このよ うな従来のシールド構造では、特にTVゲーム機等の電 子機器におけるような、装置の小型、軽量化の要請に対 応することができなかった。

【0011】また、従来のシールド構造では、プリント 基板とシールド板とを半田付けにより固着しており、さ らに、シールド板同士を板ばねを用いて接触させていた ため、シールド板の着脱が不便なうえ、製作のための工 50 数も増加してしまい、生産コストが上昇するという問題

もあった。

【0012】本発明は、このような従来の各技術が有する問題を解決するために提案されたものであり、複数のプリント基板を、単一のシールド板のみによって一体的かつ確実にシールドするとともに、着脱作業も容易に行なうことができるプリント基板のシールド構造の提供を目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明の請求項1記載のブリント基板のシールド構造は、上下方向に配設される複数のブリント基板と、この複数のブリント基板の間に配設されるシールド板本体と、このシールド板本体の上面及び下面の各周縁に複数突設された、前記複数のブリント基板のそれぞれに固定される複数の基板固定手段と、を具備した構成としてある。

【0014】このような構成からなる本発明のプリント 基板のシールド構造によれば、二枚のプリント基板の間 に配設される単一のシールド板本体の基板固定手段を複 数のプリント基板に固定することによって、複数のプリ 20 ント基板を一体としてシールドすることができる。

【0015】とれにより、複数の各プリント基板を独立のシールド板によってシールドする必要がなくなり、プリント基板が組み込まれるセット内の省スペースかを図ることができ、機器全体の小型、軽量化を図ることができる。

【0016】また、請求項2記載のブリント基板のシールド構造は、前記基板固定手段が、前記シールド板本体の周縁を曲折することにより当該シールド板本体と一体的に形成された構成としてある。

【0017】 このような構成からなるブリント基板のシールド構造によれば、基板固定手段をシールド板本体と一体的に設けることができるので、シールド板の構造がきわめて簡単なものとなり、各プリント基板への取付け、作業も容易に行なうことができる。

【0018】また、請求項3記載のプリント基板のシールド構造は、前記プリント基板上に、グランドバターンを形成したスルーホールを穿設するとともに、前記シールド板本体に、このスルーホールに貫通することによって前記グランドバターンと接触する基板接触手段を突設 40した構成としてある。

【0019】また、請求項4記載のプリント基板のシールド構造は、前記基板接触手段が、前記スルーホールを 貫通する貫通部と、とのスルーホールの開口周囲に形成 した前記グランドバターンに接触する接触部とからなる 構成としてある。

【0020】このような構成からなるプリント基板のシールド構造によれば、シールド板本体に基板接触手段を設けるとともに、プリント基板側にはこの基板接触手段が貫通、接触するスルーホールを穿設してあるので、基 50

板接触手段をスルーホールに貫通させるのみで、簡単に プリント基板のシールドを強化することができる。これ によって、従来のような、シールド板とは別体のシール ド強化手段を半田付け等することなく、簡単にプリン基 板のシールド強化を図ることができる。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明のブリント基板のシールド構造の一実施の形態について、図面を参照して説明する。図1は、本発明のブリント基板のシールド構造10の一実施形態を示す全体分解斜視図である。図2は、図1に示すブリント基板のシールド構造の拡大正面図である。また、図3(a)は、図1に示すブリント基板のシールド構造の基板接触部を示す概略側面図であり、図3(b)は、(a)に示す基板接触手段が貫通する、ブリント基板上に形成したスルーホールを示す概略斜視図である。

【0022】 これらの図において、1及び2はブリント基板であり、TVゲーム機等の電子機器セット内に上下方向に近接して組み込まれて、セット内に配設される複数のブリント基板の一部を構成している。これらブリント基板1,2の各表面には各種の電子部品が実装されている。

【0023】10は本実施形態のブリント基板のシールド構造を構成するシールド板であり、複数のブリント基板1,2の間に配設されて、両プリント基板1,2を外部からのノイズ等から遮蔽している。

【0024】 このシールド板10は、シールド板本体11と、複数の基板固定手段12とからなっている。シールド板本体11は、遮蔽対象となるプリント基板1,2の各表面を覆う大きさに形成された板状部材で、通常のシールド板と同様、アルミニウム、銅板等の部材により形成してある。

【0025】基板固定手段12は、シールド板本体11の上面及び下面の各周縁に複数突設してあり、シールド板本体11の上下面に配設される一組のブリント基板1,2の各表面周縁に固定される固定手段となっている。この基板固定手段12は、図1及び図2に示すように、シールド板本体11の長手方向の周縁の任意の箇所(本実施形態においてはシールド板本体11の四隅)を延設するとともに、この延長した部分をシールド板本体11の上下方向にそれぞれ曲折することにより形成した板状部材となっている。

【0026】すなわち、この基板固定手段12の曲折部分は、図1及び図2に示すように、縦断面L字形状に上下に折曲げられており、プリント基板1、2の周縁が面接触できるようになっており、図中、上側に折曲げたものが基板固定手段12a、下側に折曲げたものが基板固定手段12bとなっている。また、この基板固定手段12の曲折部分は、プリント基板1、2との接触部分にねじ孔が穿設してあり、プリント基板1、2を貫通したね

3

(

5

じが螺合できるようになっている。

【0027】なお、この基板固定手段12は、本実施形態においてはシールド板本体11の周縁を曲折することによってシールド板本体11と一体的に形成してあるが、これをシールド板本体11と別体として設けることもでき、また、その数を適宜増減することも可能である。

【0028】さらに、本実施形態では、図3(b)に示すように、プリント基板1,2の一方、すなわち、図1における下側のプリント基板2に、開口周縁にグランドパターン21を形成したスルーホール20が穿設してある。そして、シールド板本体11の周縁の一部を延設することによって、このスルーホール20に貫通することによって当該スルーホール20周縁のグランドパターン21と接触する基板接触手段13を形成してある。

【0029】基板接触手段13は、図3(a)に示すように、シールド板本体11の周縁の一部を延設してプリント基板2側に折曲げることにより形成してあり、スルーホール20を貫通する貫通部13aと、スルーホール20の開口周囲のグランドパターン21に接触する接触 20部13bとからなっている。

【0030】貫通部13aは、スルーホール20に貫通できるように、基板接触手段13の先端部中央を延設したものである。また、接触部13bは、基板接触手段13の先端側の両端を、貫通部13aより短く、かつ、その他の部分より長く突出させて形成してある。これによって、基板接触手段13は、貫通部13aがスルーホール20に貫通することによって、接触部13bの先端がグランドパターン21に点接触できるようになっている。

【0031】なお、との基板接触手段13は、電子機器のシールド効果をより強化するためのものであり、本実施形態においては、一箇所に設けるようにしてあるが、シールドする機器に応じて、適宜増減あるいは省略することもできる。

【0032】また、この基板接触手段13を設けた場合、下側のプリント基板2はシールド板10との接触が確保されるめ、セット内で保持されている限り、基板固定手段12を減少させることも可能である。さらに、複数の基板固定手段12の一又は二以上を省略して、代わ 40りに基板接触手段13を設けることもできる。

【0033】このような構成からなる本実施形態のプリント基板のシールド構造は、次のようにして組み立てられる。まず、シールド板本体11の上面に、遮蔽面をシールド板本体側に向けたプリント基板1を搭載し、基板固定手段12とプリント基板1の周縁部をねじ止めによって固定する。これによって、プリント基板1はシールド板10によってシールドされる。

【0034】次いで、同様の手順により、シールド板本体11の下面に、遮蔽面をシールド板本体側に向けたプ

リント基板1を配設し、基板固定手段12とプリント基板2の周縁部をねじ止めによって固定する。とれによって、プリント基板2もシールド板10によってシールドされるとともに、プリント基板1及び2とシールド板10とは一体となって固定される。このとき、プリント基板2側に折曲げられた基板接触手段13は、先端の貫通部13aがプリント基板2のスルーホール20に貫通した状態となる。

1

【0035】この状態で、一体となったプリント基板1及び2を図示しない電子機器のセット内に組み込む。プリント基板1、2がセット内に組み込まれると、上側のプリント基板1がシールド板10を押圧するので、押圧されたシールド板10に設けられた基板接触手段13の接触部13bが下側のプリント基板2に設けたグランドパターンに点接触することになる。これによって電子機器のシールド効果がより高められる。

【0036】このように、本実施形態のプリント基板のシールド構造によれば、二枚のプリント基板の間に配設される単一のシールド板10によってプリント基板をシールドすることができるので、各プリント基板を独立のシールド板によってシールドする必要がなく、また、シールド強化のために各シールド板同士を接触させるようなことも不要とすることができる。これによって、プリント基板が組み込まれるセット内の省スペースかを図ることができ、機器全体も小型、軽量なものとすることができる。

【0037】また、本実施形態のプリント基板のシールド構造では、各プリント基板1,2とシールド板10との取付けを全てねじ止めのみで行なっており、また、シールド強化のためのプリント基板2と基板接触手段13との接触も、押圧による点接触によって行なわれるので、従来のような半田付け等による固着手段を採る必要がなくなる。これによって、セットの組立作業が容易となるとともに、プリント基板1,2とシールド板10との着脱も簡単に行なうことができる。

[0038]

【発明の効果】以上説明したように本発明のブリント基板のシールド構造によれば、複数のブリント基板を、単一のシールド板のみによって一体的かつ確実にシールドするとともに、着脱作業も容易に行なうことができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のプリント基板のシールド構造の一実施 形態を示す全体分解斜視図である。

【図2】図1に示すプリント基板のシールド構造の拡大 正面図である。

【図3】(a)は、図1に示すプリント基板のシールド 構造の基板接触部を示す概略側面図であり、(b)は、 (a)に示す基板接触手段が貫通する、プリント基板上

0 【図4】従来ののプリント基板のシールド構造を示す全

*

体分解斜視図である。

【図5】図4に示す従来のブリント基板のシールド構造 におけるプリント基板とシールド板との固定部分を示す 一部拡大正面図である。

【図6】図4に示す従来のプリント基板のシールド構造 のシールド強化手段を示す拡大正面図である。

【符号の説明】

1…プリント基板

*2…プリント基板

10…シールド板

11…シールド板本体

12…基板固定手段

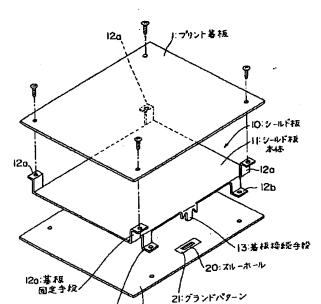
13…基板接触手段

20…スルーホール

21…グランドパターン

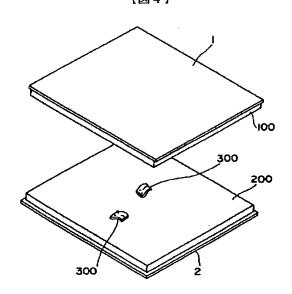
[図1]



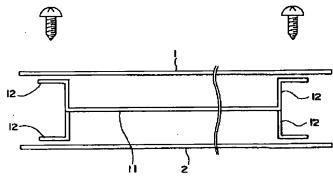


【図4】

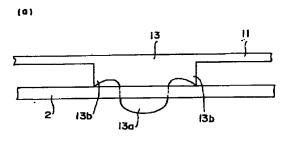
2:プツント基板







【図3】



(61

